

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

財團法人台灣建築中心 函

106071
臺北市大安區忠孝東路4段69-10號11樓

地址：231625新北市新店區民權路95號3樓

承辦人：林聖宏
電話：(02)8667-6111
電子信箱：sam045@tabc.org.tw

受文者：中華民國電機技師公會

發文日期：中華民國111年7月15日
發文字號：中建學字第1119060071號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：報名表單鏈結QRCode

主旨：為推廣BIM(Building Information Modeling system)及台灣在地化元件庫網頁，僅訂於8月9日14時舉行線上說明會，請轉知貴會相關會員踴躍參與，請查照。

說明：

- 一、旨揭因應產業數位轉型與服務台灣本土建築相關產業，台灣建築中心提供BIM元件庫網站(<http://bimapp.tabc.org.tw>)協助設計者免費下載使用以加速產業數位轉型。
- 二、歡迎轉知建築師公會、室內設計師同業公會、營造產業同業公會、不動產同業公會及產業技師公會會員了解本BIM元件庫應用及使用方式。
- 三、建築中心BIM元件庫網站提供本土建材、設施設備的資訊元件可下載，採設計者自主建構「我的最愛」雲端資材庫，以利使用者快速查詢最新產品相關資訊。另建築中心也與「ArchiNet亞洲建築專業網」(<https://www.archi.net.tw/>)合作，運用BIM加速設計師與業者更換產品物件之溝通。
- 四、本中心除協助提供BIM元件下載，也可提供相關BIM製圖及材料碳揭露服務，詳洽(02)8667-6111#198或#142。。
- 五、報名鏈結：<https://reurl.cc/1Z91KV>

正本：中華民國電機技師公會

副本：財團法人台灣建築中心、ArchiNet亞洲建築專業網

董事長 周志宙

本案依分層負責規定授權業務主管簽發

裝

訂

線

